

# GaSe層間化合物の光吸収とXPSスペクトル

富山大工、龍山智榮、市村昭二

## §1. 序

GaSeはⅢ-V族層状半導体の一つであり、電子帯構造の異方性<sup>1~3)</sup>、励起状態の緩和過程<sup>4~6)</sup>等について広く研究されて来た。層状物質は一般に層間の弱い結合力(vander Waals力)によって特徴づけられる。この層間の弱い結合を利用して、層間に他物質を挿入した、いわゆる層間化合物に関する研究が最近非常に盛んである。しかし、グラファイトや遷移金属カルゴゲナイト<sup>7)</sup>を母体とした層間化合物については多くの発表がみられるのみで、Ⅲ-V族についてはほとんど旨無といつてよい。

我々はこれまで、陽極化成法によりGaSeK元素をインターラーーションし、インターラーーションによるGaSeの電気的、光学的特性の変化について報告して来た。<sup>8)</sup>その中で、光反射の測定ではGaSeの吸収端がインターラーーションによって~10 meV高エネルギー側にシフトすることを見出し、それがGaSeから元素への電荷移動によるものであると推測した。本報告では、室温での光吸収を測定し、元素のインターラーーションによつてGaSeの吸収端がシフトすることを確認し、XPSの測定から、電荷移動の根柢となると思われる Ga 3d, Se 3d 内殻準位の結合エネルギーの変化を観測したので、その結果について報告する。

## §2. 試料の作製

GaSe単結晶はブリッジマン法で作製した。結晶はY型であり、室温での移動度、キャリア濃度はそれぞれ~ $20 \text{ cm}^2/\text{volt}\cdot\text{sec}$ ,  $\sim 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ である。GaSeの結晶構造はFig. 1 によると、Se-Ga-Ga-Se の4層を基本層とし、これがC軸方向に積み重なっており、基本層間は容易に剥離出来る。

インターラーーションの方法はこれまでと同じである。(Fig. 2)。まずGaSe単結晶をC面内で~ $7 \times 8 \text{ mm}^2$ の大きさに切り、厚さ~0.2 mmにて使用する。一方、表面の片面にシリバーペーストをつけ陽極とする。陰極にはPtを用い、HgI<sub>2</sub>を~0.5 g含んだ電解液(p-ブロムアニリン 1.0 g, エチレンギリコール 40 cc)の中、電流~300 μA一定の下でGaSeを陽極化成する。

Fig. 3は試料とPt電極間の電圧V<sub>a</sub>と試料の厚さを陽極化成処理時間の関数として示したものである。最初の10時間程度の間、電圧V<sub>a</sub>は急激に減少し、その後

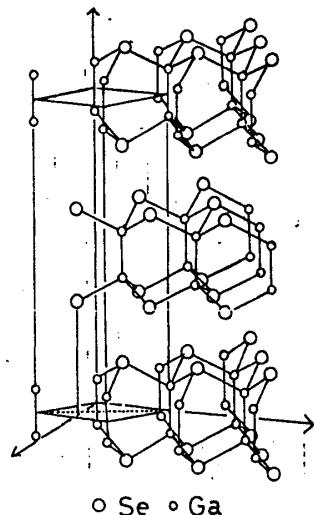


Fig. 1 GaSeの結晶構造

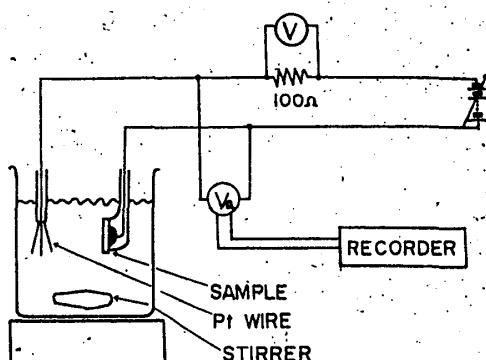


Fig. 2 陽極化成法によるGaSeへの元素のインターラーーション

後ほぼ一定値を保つ。この急激な減少は  $p$ -ブロムアニリンと  $HgI_2$  の電気分解によくて、液の抵抗が下がるとして対応している。電圧が一定になると試料の厚さは徐々に増加し、~100時間後には最初の厚さの4~5倍程度になる。

### 3. 実験結果と検討

Fig. 4 は pure GaSe と 97 時間化成処理後の試料の、室温における吸収端近傍での吸収係数を示したものである。試料はハーフルモル厚さ ~ 90  $\mu m$  を用い、反射率を 30% と仮定して透過率から吸収係数を計算した。pure GaSe の 2.002 eV で見られる吸収ビーグーは直接励起子の基底状態に対応する。このエネルギー範囲は、インター・カレーションによって ~ 8 meV 高エネルギー側へシフトしていることがわかる。

Fig. 5 は吸収ビーグーのシフトの化成処理時間依存性を示す。ビーグーは時間と共に序々にシフトし、97 時間の処理で ~ 8 meV シフトする。このように吸収端のシフトについて我々は光反射の測定で既に報告<sup>11)</sup>しているが、光吸收の測定でインター・カレーションによるシフトが確認されたと言える。このシフトは GaSe から次素への電荷移動が原因と考えられる。

Fig. 6 は pure GaSe と 97 時間化成処理後の試料のワイヤスキャン XPS スペクトルを示す。励起源は Mg-K $\alpha$  X線であり、結合エネルギーの補正是試料に薄く蒸着した Au 4f $_{7/2}$  (83.8 eV) により行なった。インター・カレーションした試料の側面はシリバニアーストを塗布し、高真空中で捕入物質が層間に流出するのを防いた。図に示すように K 619.7 と 631.7 eV で見られる化成試料のビーグーは  $I_{3d_{5/2}}$  と  $I_{3d_{3/2}}$  の内殻準位からの光電子放出によるものである。この結果は次素がインター・カレーションされたことを明確に示す。762, 748 eV で見られるビーグーは I(MNN) Auger 遷移によるものである。又、電解液に含まれた他の元素、Hg, Br, N, C は検出されなかつた。

Fig. 7 は Fig. 6 と同じ試料の Ga 3d, Se 3d 内殻準位の XPS スペクトルである。インター・カレーションによると、Se 3d が 0.6 eV, Ga 3d が 0.3 eV ずれ合つ

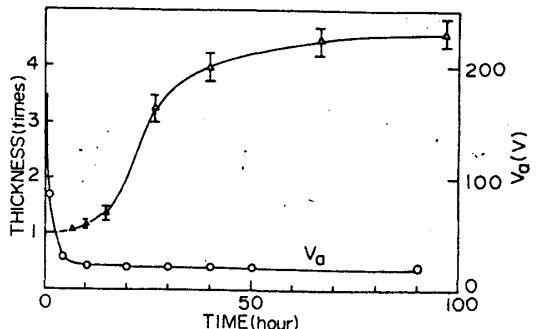


Fig. 3. 极限電压( $V_a$ )と試料の厚さの化成処理時間依存性。

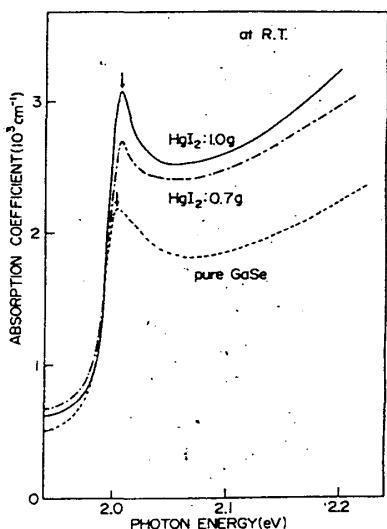


Fig. 4 pure GaSe と化成処理 GaSe の吸収係数。

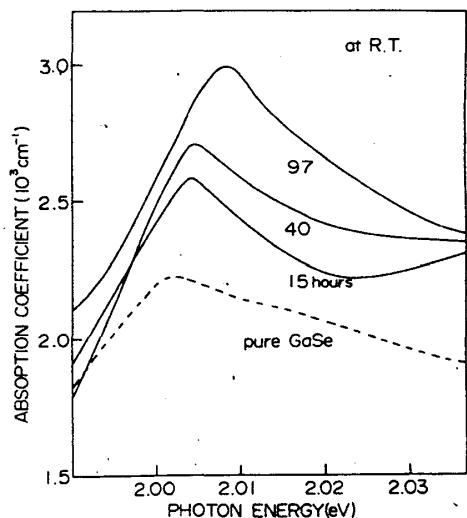


Fig. 5 エキシタント吸収ビーグーの化成処理時間依存性

高エネルギー側へシフトする。結合エネルギーの増加は一般にどの原子に局在する電荷の減少に対応し、Fig. 7 の結果は GaSe から次素への電荷移動が大きいことを示す。GaSe から次素への電荷移動は次素の電気陰性度 (2.5) より Ga (1.6), Se (2.4) よりも大きいため reasonable の結果である。

GaSe から次素への電荷移動によってエネルギー側へシフトする原因は 2 つ考えられる。1つは GaSe の hole 浓度が増加し、見かけ上の GaSe の吸収端がシフトすることである。GaSe は P 型であり、hole の有効質量は  $0.5 m^{\star}$ <sup>11)</sup> である。従って  $1.5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  の hole 浓度は  $\sim 10 \text{ meV}$  の見かけ上のギャップの増加に相当する。他の 1 つは電荷移動によって基本層内における Ga-Ga あるいは Se-Se の bond length が変化し、それがギャップの増加をもたらすことがある。GaSe の価電子帯の頂上は強い Se-P<sub>z</sub> like の対称性を有し、部分的に入層内の Ga-Ga bond の特性を反映している<sup>12)</sup>。Y12C 軸方向に Y12 の層内での Se-Se あるいは Ga-Ga bond length が短くなると直接バンドギャップの増加を引き起こす<sup>13)</sup>。増加率は非常によく大きく、Se-Se bond length は  $\sim 1.4 \text{ eV}/\text{Å}$ 、Ga-Ga bond に対するそれは  $\sim 3.9 \text{ eV}/\text{Å}$ <sup>13)</sup> である。従って Y12-C 軸方向に Y12 Se-Se、あるいは Ga-Ga bond の長さが  $0.0071 \text{ Å}$ 、あるいは  $0.0025 \text{ Å}$  減少すれば  $\sim 10 \text{ meV}$  のギャップの増加を引き起こすことになる。

現在のところこの変化の原因が不明であるが、今後より均一なイソターカレーシヨンを用いて試料を合成し、挿入された次素の量や、電荷移動量を定量的に求めることが重要である。

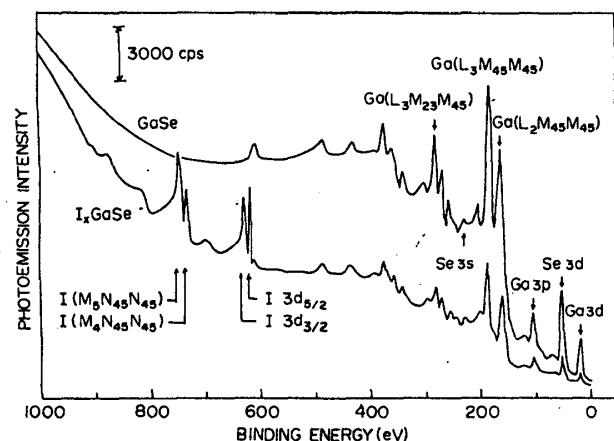


Fig. 6 pure GaSe と化成処理試料の XPS.

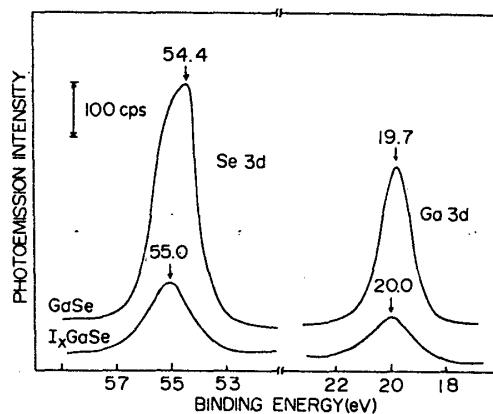


Fig. 7 内殻準位 Se 3d, Ga 3d の XPS.

### 参考文献

- 1) H. Kamimura and K. Nakao : J. Phys. Soc. Japan **24** (1968) 1313.
- 2) M. Schlüter : Nuovo Cimento **13B** (1973) 313.
- 3) N. V. Smith, P. K. Larsen and S. Chiang : Phys. Rev. B **16** (1977) 2699.
- 4) J. P. Voitchovsky and A. Mercier : Nuovo Cimento **22B** (1974) 273.
- 5) N. Kuroda and Y. Nishina : Phys. Stat. Solidi (b) **72** (1975) 81.
- 6) T. Matsumura, M. Sudo, C. Tatsuyama and S. Ichimura : Phys. Stat. Solidi (a) **43** (1979) 685.
- 7) 井上猛, 上木千洋, 寺坂松宏, 田沼静一, 中尾憲司 : 日本物理学会誌 **25** (1980) 116.
- 8) 因中昌二 : 応用物理学 **48** (1979) 84.
- 9) S. Ichimura, C. Tatsuyama and O. Ueno : Physica **105B** (1981) 238.
- 10) J. C. Phillips : "Bonds and Bands in Semiconductors" p. 52.
- 11) C. Manfredotti et al. : Nuovo Cimento **29B** (1977) 257.
- 12) M. Schlüter et al. : Phys. Rev. B **13** (1976) 3534.
- 13) Y. Depeursinge : Nuovo Cimento **28B** (1977) 153.